

Fette possibili

Epi

• Si to Si



Si HR

Zona di transizione

Silicio bulk

SOI



Si HR

Si fortemente drogato boro

Ossido di silicio

Silicio bulk



Tipologia fette tipo p

Si to Si 100um >5K <100>
Si- Si 130um >5K <100>
SOI 130um >5K <100>

ossido tra fetta e supporto di 1-2um

epi 130um circa 1K <100>

 fetta di processo è una Fz mentre il supporto è Cz con resistività minore dell' Ohm, lo spessore della parte Cz non è rilevante : basta che lo spessore totale (Fz+fetta supporto) sia compreso tra 500 e 675um.



Richieste a ...

- Okmetic NO
- Topsil NO 100 ohm cm
- MEMC nessuna risposta dopo un iniziale si
- Siltronic min 300 pezzi, prezzo?
- shinetsu in attesa
- Sumikamaterials NO
- SUMCO in attesa
- Shinetsu in attesa
- SIMAT trattativa per epi e SOI
- Icemos SOI e SI to Si



Item	Icemos Part No.	Docorintion	Quantity	Price in US Dollars
пеш	Part No.	Description	Quantity	Dollars
1	1000.380701	FBK 011 150mm SOI 500um/2um/150um Boron Buried implant.	10 wafers	\$595
2	1000.380701	FBK 011 150mm SOI 500um/2um/150um Boron Buried implant.	25 wafers	\$525
3		Per Shipment		\$195

Leadtime for the above parts = 8 - 12 weeks a.r.o



Item	Icemos Part No.	Description	Quantity	Price in US Dollars
1	1000.377001	Si Si 100um Device 400um Handle.	10 wafers	\$395
2	1000.377001	Si Si 100um Device 400um Handle.	25 wafers	\$365
3		Per Shipment		\$195

• Leadtime for the above parts = 8 - 12 weeks a.r.o

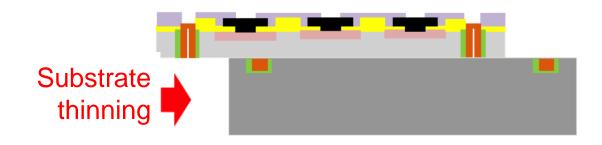


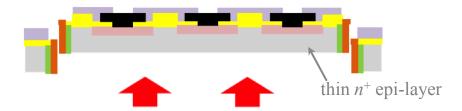
SIMAT

- Due questioni:
 - Diffusione dal bulk verso l'epi
 - Out diffusione verso il «gas» nella fase di deposizione
- Richiesto a SIMAT
 - 130um di epi a 1Kohm (spessore epi 200 um)
 - Profilo del drogaggio nell'epi
 - Offerta per SOI



Thin & Edgeless Sensor

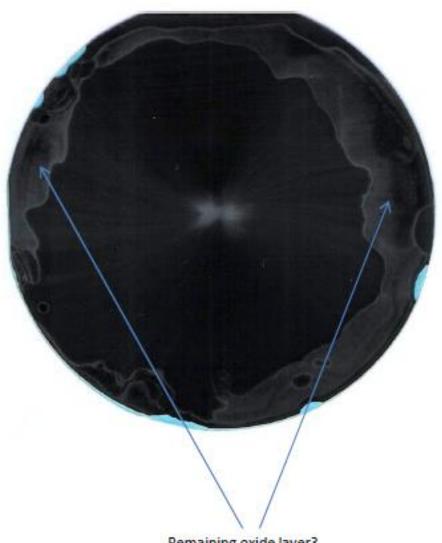




Device separation along the trenches



FBK_164-09_3D Dummy_backside_target thickness 510µm, no trenches visible



Remaining oxide layer?